光触媒反応のその場観察へ向けた STO ステップ基板の作成

# システム工学群 極限ナノプロセス研究室 1210007 ALYAHMED MOHAMEDSA YED

# 1 研究背景と目的

光触媒とは光照射によって触媒作用を示す物質であり,防汚, 防臭,抗菌,さらにクリーンエネルギー創生等,様々な分野 での活用されている.一方,光触媒反応が誘起されるために 必要な紫外線は,太陽光には6%ほどしか含まれておらず,さ らに,蛍光灯やLED ランプの光には含まれない.そのため, 現在,光触媒を可視光下でも使えるようにすることや触媒活 性の向上といった性能の向上化が望まれており,様々な研究 が行われている.

光触媒の性能を向上させるには,光触媒反応の機構の理解が 重要であり、そのためには、光触媒表面におけるミクロな構 造と光触媒プロセスの相関を解明する必要がある.現在,代 表的な光触媒には酸化チタン(TiO<sub>2</sub>),酸化タングステン (WO<sub>3</sub>)<sup>(2)</sup>, チタン酸ストロンチウム(SrTiO<sub>3</sub>)<sup>(3)</sup>などの金属酸化 物が挙げられる.これら金属酸化物の中で, SrTiO,は、構成元 素にチタン(Ti)とストロンチウム(Sr)の2種類の金属元素を含 んでおり、特定の面方位[例えば(100)表面]では SrO 面とTiO, 面といった異なる原子組成の表面が出現する可能性がある. このような表面上で光触媒反応を観察することで、原子組成 の違いが光触媒反応に及ぼす効果を明らかにできる. これま でSrTiO<sub>3</sub>(001)表面を対象に、このような表面の作成には既に 成功している(4).しかしながら、作成した表面のテラス領域が 狭いため,光触媒反応で対象とする物質サイズが制限される. より広領域かつ異なる原子組成のステップ&テラス構造を作 成するには,従来とは異なる試料作製法を確立する必要があ る. そこで,本研究ではSrTiO3を対象に,先行研究とは異なる 手法で、表面で SrO 面やTiO2面といった異なる原子組成かつ 広領域のステップ&テラス構造が出現する条件を確立するこ とを目的とした.本研究目的を達成するにあたり、SrTiO<sub>2</sub>表 面の微視的構造の知見を得る必要があるため, 表面のミクロ な構造を実空間観察できる原子間力顕微鏡を活用した.実験 では、初めに広領域のステップ&テラス表面が形成される条 件を確立し、その後異なる原子組成の面が形成される条件を 探索した.

### 2 実験方法

本研究で用いたSrTiO<sub>3</sub>試料は、研磨の有無、焼成時間、焼成 温度などのパラメータを系統的に変化させ作成した.表1に 作成試料の条件を示す. また本研究では、AFM 装置に OXFORD INSTRUMENT 社製、ASYLUM RESEARCH Cypher VRS を用いた. 観察では形状像、位相像を同時に測定した.

## 3 実験結果

図 1 に, 研磨条件と焼成条件を系統的に変化させながら作成したSrTiO<sub>3</sub>(100)表面の形状像(I),および高さヒストグラム解析の結果(II)を示す. 研磨および焼成を行わなかった場合[図 1(a)I],表面には輝点が確認された.またテラスがわずかに確認できるが,表面全体は40 nm 程度の微粒子で覆われていた.図 1(a)IIのヒストグラムからも,各テラスに対応するピーク構造は識別できなかった.図 1(b)は,研磨のみを行った場合の表

Table.1 Sample preparation conditions

	polishing	annealing time	annealing temperature
pattern1	×	×	0°C
pattern2	0	×	0°C
pattern3	×	1 hour	500°C
pattern4	0	1 hour	900°C
pattern5	$\bigcirc$	1 hour	1000°C
pattern6	$\bigcirc$	1 hour	1100°C
pattern7	0	3 hour	1100°C

面 AFM 形状像を示している. 図 1(b)Iでは図 1(a)Iと同様に 輝点が確認できる. また 図 1(b)Iでは, テラス構造が図 3.1(a)I よりも鮮明に確認できるが、依然、表面全体が 40 nm 程度の 粒子に覆われているため判別が難しい.図1(b)IIのヒストグラ ムからも、各テラスに対応するピーク構造は識別できなかっ た. 一方, 500℃で1時間焼成した表面「図 1(c)」「では, 図 1(a, b)Iと比較して、表面上の輝点の数が明らかに減少している. また図 3.1(c)Iにおいて、テラス構造が鮮明に判別でき、高さ ヒストグラム[図1(c)II]においても,各テラスに対応したピー ク構造が明確に識別できる. このような清浄なステップ-テ ラス構造は、焼成温度を 900℃(1 時間焼成)まで上げた表面に おいても同様に確認された[図 1(d)].以上の結果から、未焼成 の表面[図 1(a,b)I]は不純物で覆われており、それらが、500 ℃ の焼成で除去された結果,表面のステップテラス構造が最表 面に露出したと結論できる.本条件で作成したステップ-テラ ス構造[図 1(c,b)1]では、テラスの幅は、約150nm ~ 200nm となった. したがって, 試料の研磨と 500℃以上の焼成によ って,先行研究の結果(4)より広いテラスを作成できたと結論 できる.

図1で得られた試料のステップ高さを評価するため,図1(c, d)Iの AFM 像から高さプロファイルを解析した. 図 2(a)は, 図1(c)Iの点 A から点 A'までの高さプロファイルを示す. 解 析の結果,2つのステップの高さが約0.39 nm となった. 同 様に,図1(d)Iの点 B から点 B'までの高さプロファイルを図 2(b)に示す.図2(b)においても,2つのステップの高さが約 0.39 nm となった,このステップ高さは,SrTi0<sub>3</sub>(100)の格子 定数は0.39 nm に対応しており,異なるテラスはシングルス テップを介して形成されていることが明らかである.これら 2つの AFM 像[図1(c,d)I]に対する高さヒストグラム解析[図 1(c,d)II]からも,ステップに対応するピーク間の距離はすべ て約0.39 nm 程度であったため,本条件で作成したSrTi0<sub>3</sub>(100) 表面上のテラスは,全て同一の元素組成であると結論できる.

図3に,研磨および1000℃で1時間焼成したSrTiO<sub>3</sub>(100) 表面のAFM形状像(I),高さヒストグラム解析(II),高さプロ ファイル解析(III)および位相像(IV)を示す.図3(I)では,図1(c,



Fig.1 Sample conditions (a): non polishing & annealing, (b): with polishing & non annealing, (c): with polishing & annealing at 500°C for 1 hour, (d): with polishing & annealing at 900°C for 1 hour. I: Topography  $(1 \mu m \times 1 \mu m)$ , II: Histogram analysis of I.



Fig.2 (a): Height profile analysis of point A to point A' in Figure 1(c)I, (b): Height profile analysis of point B to point B' in Figure 1(d) I.

d)Iと同様に、不純物が少なく、テラス構造が鮮明に判別できる.図 3(II)では、各テラスに対応したピーク構造が明確に識別できる.図 3(II)のピーク間隔を計測すると、シングルステップの2倍の高さに相当する $h_1 \approx 0.80$  nm と併せて、1/2 ステップ高さに相当する  $h_2 \approx 0.19$  nm が確認された.図 3(I)において、点 C から点 C までの高さプロファイル[図 3(III)]からは、高さが約 0.20 nm のテラスが確認された.図 3(IV)では、図 3(I)の点線で囲まれた領域が暗くなっており、そのことから位相遅れの減少が確認できる.そのため領域内の構造物は

周りと比べ別組成であることを示唆している.以上の結果か ら,本条件で作成したSrTiO<sub>3</sub>(100)表面上では 1/2 ステップを 介した異なる原子組成のテラスが発生していると結論できる. 図4に焼成温度を1100℃で固定し、焼成時間を変化させな がら作成したSrTiO<sub>2</sub>(100)表面の AFM 形状像(I)、および高さ ヒストグラム解析結果(II)を示す.1100℃で1時間焼成した場 合[図 4(a)I], テラス構造が鮮明に判別できるが, 表面には大 きさ 20 nm 程度の粒子が点在している. またヒストグラム[図 4(a)II]からは、各テラスに対応したピーク構造が明確に識別で きるが,ピークの間隔はすべて0.37±0.04 nmであった.一方, 1100 ℃で3時間の焼成を行った場合[図4(b)I]も、テラス構造 は鮮明に同様に識別できるが、図4(a)Iと比べて、表面を覆っ ている粒子の数が明らかに増加していることが確認された. また,図4(b)Iでは,図4(a)Iで確認された20nmサイズの粒子 に加え、サイズの大きな粒子(~60 nm)も新たに確認された. 図 4(b)IIのヒストグラムにおいても、各テラスに対応したピー ク構造が明確に識別できるが、図4(a)IIと同じくピークの間隔 はすべて0.40+0.03 nmであり、1/2 ステップは確認されなか った.

図 4 で得られた試料のステップ高さを具体的に評価するため、図 4(a,b)I の AFM 像で高さプロファイルを評価した.図 5(a)は、図 4(a)Iの点 D から点 D'までの高さプロファイルを示 す.図 5(a)では 2 つのステップの高さが約 0.39 nm だった. 同様に、図 4(b)Iの点 F から点 F'までの高さプロファイルを図 5(b)に示す.図 5(b)においても、ステップの高さが約 0.39 nm となった.このステップ高さは、SrTiO<sub>3</sub>(100)の格子定数は 0. 39 nm に対応しており、異なるテラスはシングルステップを 介して形成されていることが明らかである.これら 2 つの AFM 像[図 4(a,b)I]に対する高さヒストグラム解析[図 4(a, b)II]においても、ステップに対応するピーク間の距離はすべ て約 0.39 nm 付近であったため、本条件で作成した SrTiO<sub>3</sub>(100) 表面上のテラスは、全て同一の元素組成であると結論できる.

#### 4 考察

実験結果より、広領域のステップ&テラス表面が形成され るには 500℃以上で焼成する必要があると考えられる.しか し1100℃で1時間焼成した試料では表面に 20nm の粒子が出 現し始め、1100℃で3時間焼成した試料では表面に 60 nm の



Fig.3 Sample condition: Polished & annealed at  $1000^{\circ}$ C for 1 hour. I: Topography (500nm x 500nm), II: Histogram analysis of I. III: Height profile from point C to point C' of I, IV: Phase image of I.



Fig.4 Sample conditions (a): with polishing & annealing at  $1100^{\circ}$ C for 1 hour, (b): with polishing & annealing at  $1100^{\circ}$ C for 3 hours. I: Topography (1µm×1µm), II: Histogram analysis of I.



# Fig.5 (a): Height profile analysis of point D to point D' in Figure 4(a)I, (b): Height profile analysis of point F to point F' in Figure 4(b)

粒子が大量に出現した.焼成時間を長くしたことによって粒子の数とサイズが増加したことから,SrTiO<sub>3</sub>(100)試料内に存在していた不純物が表面に析出したと考えられる.

本実験では、広領域のステップ&テラス表面のおよび1/2ス テップを介した異なる原子組成のテラスの作成に成功した. しかし形成された 1/2 ステップを介した異なる原子組成のテ ラスの広さは40 nm × 60 nm程度であり、周辺のテラスと比べ て狭く、光触媒の基板として活用するには不十分である. そ れに加え、形成された 1/2 ステップを介した異なる原子組成 のテラスがTiO<sub>2</sub>または、SrO など表面固有のテラスか、不純 物なのかは識別できていない. そのため今後の研究では、エ ネルギー分散型 X線分析(EDX)等を用いて、1/2 ステップを介 したテラス組成の同定を行う必要がある. また、上記研究に より、1/2 ステップを介したテラスが表面に固有のテラスであ ることが判明した場合は、そのようなテラスが表面上の広域 にわたり成長する条件を特定することも課題として挙げられ る. そのためには、より厳密な焼成条件の絞り込みが必要と なる.

本研究では 1100℃で焼成した結果, 1/2 ステップを介した テラスは確認されず, 表面には不純物が逐次的に析出するこ とが明らかとなった.したがって,焼成温度を 1100℃以上に することは,表面の汚染を促進するだけであり, 1/2 ステップ を介したテラスの出現には至らないと考えられる.一方, 1000℃で 1 時間の焼成を行った際には,僅かではあるが 1/2 ステップを介したテラスの出現が確認された.したがって, この 1000℃付近での焼成時間を長くすることで、形成された テラスの広さが成長してくのではと推察される.

### 参考文献

- (1) A. Fujishima, and K. Honda, Nature 238 (1972) 37.
- (2) R. Abe, H. Takami, N. Murakami, and B. Ohtani, J. Am. Chem. Soc 130 (2008) 7780.
- (3) F. T. Wagner, and G. A. Somorjai, Nature 285 (1980) 559.
- (4) N. P. Guisinger, T. S. Santos, J. R. Guest, T-Y Chien, A. Bhattacharya, J. W. Freeland, and M. Bofe, ACS Nano 3 (2009) 4132.